

证券代码：688981

证券简称：中芯国际

# 中芯国际集成电路制造有限公司

## 2024 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

公司董事会、董事和高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

除非另有说明，本报告财务数据按中国企业会计准则编制并呈列。

### 前瞻性陈述的风险声明

本报告可能载有（除历史数据外）前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用包括（但不限于）“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预计”、“预测”、“指标”、“展望”、“继续”、“应该”、“或许”、“寻求”、“应当”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、“前景”和其他类似的表述，以识别前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其他可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、设备、零备件、原材料、软件及服务支持短缺、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况、货币汇率波动及地缘政治风险。

## 一、公司基本情况

### (一) 2024 年第四季指引

以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。以下数据不包含汇率变动的影响。本公司预期国际财务报告准则下的指引为：

- 季度收入环比持平至增长 2%。
- 毛利率介于 18%至 20%的范围内。

### (二) 管理层评论

按照国际财务报告准则，三季度，公司收入环比上升 14%，达到 21.7 亿美元，首次站上单季 20 亿美元台阶，创历史新高。新增 2.1 万片 12 英寸月产能，促进产品结构进一步优化，平均销售单价上升。整体产能利用率提升至 90.4%，毛利率提升至 20.5%。

四季度，公司给出的指引是收入环比持平至增长 2%，毛利率介于 18%至 20%之间。

公司会坚定发展信心，保持战略定力，稳住市场份额，巩固行业地位。

## 二、主要财务数据

## (一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期 <sup>(1)</sup>	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	15,609,410	32.5	41,878,720	26.5
归属于上市公司股东的净利润	1,059,907	56.4	2,706,192	-26.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 <sup>(2)</sup>	911,078	32.1	2,199,452	-10.4
经营活动产生的现金流量净额	9,017,855	67.2	12,264,180	-25.0
基本每股收益(元/股)	0.13	44.4	0.34	-26.1
稀释每股收益(元/股)	0.13	44.4	0.34	-26.1
加权平均净资产收益率(%)	0.7	增加0.2个百分点	1.9	减少0.8个百分点
研发投入合计	1,274,354	2.8	3,895,213	7.0
研发投入占营业收入的比例(%)	8.2	减少2.3个百分点	9.3	减少1.7个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	330,954,830	338,463,197	-2.2
归属于上市公司股东的所有者权益	144,530,408	142,475,834	1.4

	2024年第三季度(7-9月)	2023年第三季度(7-9月)	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
息税折旧摊销前利润	8,226,896	6,467,105	27.2
息税折旧摊销前利润率(%)	52.7	54.9	减少2.2个百分点

附注：

(1) “本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(2) 根据2023年12月22日最新公布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2023年修订)》，本公司重述上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

## (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入 _本报告期	32.5	主要是由于晶圆销售量同比增加和产品组合变化所致。
归属于上市公司股东的净利润 _本报告期	56.4	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _本报告期	32.1	
经营活动产生的现金流量净额 _本报告期	67.2	主要是由于销售商品收到的现金同比增加所致。
基本每股收益 _本报告期	44.4	主要是由于归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
稀释每股收益 _本报告期	44.4	

## (三) 其他数据及指标

## 主营业务收入分析

以地区分类	2024 年第三季度 (7-9 月)	2024 年第二季度 (4-6 月)	2023 年第三季度 (7-9 月)
中国区	86.4%	80.3%	84.0%
美国区	10.6%	16.0%	12.9%
欧亚区	3.0%	3.7%	3.1%

以服务类型分类	2024 年第三季度 (7-9 月)	2024 年第二季度 (4-6 月)	2023 年第三季度 (7-9 月)
晶圆	94.4%	92.9%	91.1%
其它	5.6%	7.1%	8.9%

## 晶圆收入分析

以应用分类	2024 年第三季度 (7-9 月)	2024 年第二季度 (4-6 月)	2023 年第三季度 (7-9 月)
智能手机	24.9%	32.0%	25.9%
电脑与平板	16.4%	13.3%	29.2%
消费电子	42.6%	35.6%	24.1%
互联与可穿戴	8.2%	11.0%	11.5%
工业与汽车	7.9%	8.1%	9.3%

以尺寸分类	2024 年第三季度 (7-9 月)	2024 年第二季度 (4-6 月)	2023 年第三季度 (7-9 月)
8 英寸晶圆	21.5%	26.4%	26.0%
12 英寸晶圆	78.5%	73.6%	74.0%

## 其他指标

	2024 年第三季度 (7-9 月)	2024 年第二季度 (4-6 月)	2023 年第三季度 (7-9 月)
销售晶圆数量 <sup>(1)</sup> (片)	2,122,266	2,111,880	1,536,845
月产能 <sup>(2)</sup> (片)	884,250	837,000	795,750
产能利用率 <sup>(3)</sup>	90.4%	85.2%	77.1%
资本支出 (人民币百万元)	8,376	16,007	15,310

附注:

(1) 约当 8 英寸晶圆的片数。

(2) 期末月产能折算成 8 英寸晶圆的片数。

(3) 产能利用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。

(四)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,085	7,185	/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	139,002	1,139,576	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	16,125	-6,414	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	394	1,247	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	199,637	147,578	请参阅下述说明
减:所得税影响额	145,543	342,083	/
少数股东权益影响额(税后)	67,871	440,349	/
合计	148,829	506,740	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	年初至报告期末金额
本集团按比例享有的联营企业及合营企业投资收益中归属于联营企业及合营企业所持有金融资产公允价值变动的金额	147,578

(五)境内外会计准则下会计数据差异

单位:千元 币种:人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本报告期	年初至报告期末	本报告期末	上年度末
按中国企业会计准则	1,059,907	2,706,192	144,530,408	142,475,834
按国际财务报告准则调整的项目及金额:				
联营企业股权被动稀释 <sup>(注)</sup>	-	32,659	-	-
按国际财务报告准则	1,059,907	2,738,851	144,530,408	142,475,834

附注:在中国企业会计准则下,联营及合营企业股权被动稀释产生的影响,应调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。在国际财务报告准则下,联营及合营企业股权被动稀释产生的影响应调整长期股权投资的账面价值并计入当期损益。

### 三、股东信息

#### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

- 截至本报告期末，本公司已发行 7,971,628,604 股。其中于香港联交所主板已发行 5,983,269,475 股，约占本公司总股本 75.1%；于上交所科创板已发行 1,988,359,129 股，约占本公司总股本 24.9%。
- 本公司港股股东名册由香港中央证券登记有限公司提供，其中 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）代公司非登记股东名义持有股份，约占本公司港股股份 99.8%，其他登记股东持有股份约占本公司港股股份 0.2%。
- 根据香港《证券及期货条例》，持有本公司 5%或以上任何类别有投票权股份的权益的股东需自行进行权益申报。根据股东权益申报情况，大唐控股（香港）投资有限公司持有港股 1,116,852,595 股及鑫芯（香港）投资有限公司持有港股 617,214,804 股。公司已将前述股东所持股份数目从 HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份数目中剔除。
- 本公司 A 股股东名册由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供，其中香港中央结算有限公司为沪股通人民币普通股的名义持有人。

单位：股

报告期末普通股股东总数	236,005 户 (A 股 224,179 户, 港股 11,826 户)		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	4,237,027,322	53.15	-	-	未知	-
大唐控股（香港）投资有限公司	境外法人	1,116,852,595	14.01	-	-	无	-
鑫芯（香港）投资有限公司	境外法人	617,214,804	7.74	-	-	无	-
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	163,698,423	2.05	-	-	无	-
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	127,458,120	1.60	-	-	无	-

中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	92,819,368	1.16	-	-	无	-
中国信息通信科技集团有限公司	国有法人	72,470,855	0.91	-	-	无	-
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	44,688,057	0.56	-	-	无	-
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	39,789,183	0.50	-	-	无	-
香港中央结算有限公司	其他	39,142,249	0.49	-	-	未知	-
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,237,027,322	境外上市外资股	4,237,027,322				
大唐控股（香港）投资有限公司	1,116,852,595	境外上市外资股	1,116,852,595				
鑫芯（香港）投资有限公司	617,214,804	境外上市外资股	617,214,804				
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	163,698,423	人民币普通股	163,698,423				
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	127,458,120	人民币普通股	127,458,120				
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	92,819,368	人民币普通股	92,819,368				
中国信息通信科技集团有限公司	72,470,855	人民币普通股	72,470,855				
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	44,688,057	人民币普通股	44,688,057				
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	39,789,183	人民币普通股	39,789,183				
香港中央结算有限公司	39,142,249	人民币普通股	39,142,249				



<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大唐控股（香港）投资有限公司为中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。</li> <li>2. 鑫芯（香港）投资有限公司为国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）的全资子公司。</li> <li>3. 国家集成电路基金的董事楼宇光、唐雪峰、严剑秋、王文莉同时担任国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金二期”）的董事；监事林桂凤、宋颖同时担任国家集成电路基金二期的监事；董事范冰同时担任国家集成电路基金二期的监事。</li> <li>4. 华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对国家集成电路基金、国家集成电路基金二期进行管理。</li> <li>5. 国家集成电路基金和国家集成电路基金二期有部分相同股东。</li> <li>6. HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港中央结算有限公司的全资子公司。</li> </ol> <p>除此之外，公司不知悉上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
<p>前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）</p>	<p>截至 2024 年 9 月 30 日，上述 A 股股东不存在融资融券及转融通业务。</p>

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	208,352,114	2.62	2,708,300	0.03	163,698,423	2.05	-	-
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	55,510,389	0.70	566,300	0.01	92,819,368	1.16	-	-
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	46,571,769	0.59	929,800	0.01	44,688,057	0.56	-	-
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	24,047,437	0.30	169,900	0.002	39,789,183	0.50	-	-

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

#### 四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用



五、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用  不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 9 月 30 日

编制单位：中芯国际集成电路制造有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	29,878,544	51,235,370
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,633,233	1,520,160
衍生金融资产	494,335	303,397
应收票据	528,810	442,456
应收账款	3,428,498	3,501,291
应收款项融资	-	-
预付款项	552,591	751,860
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	230,987	160,063
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	20,168,932	19,377,706
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	154,434	156,033
一年内到期的非流动资产	17,834,516	15,125,314
其他流动资产	2,392,787	4,000,122
流动资产合计	77,297,667	96,573,772
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	14,562,376	14,483,883
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	3,266,756	3,413,639

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
投资性房地产	-	-
固定资产	109,685,150	92,432,359
在建工程	81,378,655	77,003,145
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	237,333	409,315
无形资产	3,183,571	3,344,333
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	92,026	93,446
其他非流动资产	41,251,296	50,709,305
非流动资产合计	253,657,163	241,889,425
资产总计	330,954,830	338,463,197
<b>流动负债：</b>		
短期借款	800,487	3,397,576
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	511,876	638,720
应付票据	-	-
应付账款	5,229,786	4,939,533
预收款项	104,123	11,830
合同负债	7,313,395	14,680,669
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,971,734	1,579,904
应交税费	201,272	125,087
其他应付款	17,645,140	20,125,032
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	13,644,033	5,532,789
其他流动负债	743,436	1,582,592
流动负债合计	48,165,282	52,613,732

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	58,343,845	59,031,810
应付债券	-	4,243,352
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	78,649	186,135
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,468,292	3,397,621
递延所得税负债	412,639	275,612
其他非流动负债	186,642	244,689
非流动负债合计	62,490,067	67,379,219
负债合计	110,655,349	119,992,951
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	226,221	225,508
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	102,982,198	102,332,246
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,865,601	4,167,884
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	38,456,388	35,750,196
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	144,530,408	142,475,834
少数股东权益	75,769,073	75,994,412
所有者权益（或股东权益）合计	220,299,481	218,470,246
负债和所有者权益（或股东权益）总计	330,954,830	338,463,197

公司负责人：刘训峰

主管会计工作负责人：吴俊峰

会计机构负责人：刘晨健





## 合并利润表

2024 年 1—9 月

编制单位：中芯国际集成电路制造有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	41,878,720	33,098,244
其中：营业收入	41,878,720	33,098,244
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	39,935,171	28,723,362
其中：营业成本	34,491,601	25,481,951
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	181,952	165,289
销售费用	199,933	187,645
管理费用	2,740,378	2,164,718
研发费用	3,895,213	3,641,213
财务费用	-1,573,906	-2,917,454
其中：利息费用	1,576,012	1,030,764
利息收入	3,113,068	3,937,717
加：其他收益	2,130,467	1,315,723
投资收益（损失以“-”号填列）	173,538	157,234
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	169,437	152,776
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,514	304,088
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,342	2,391
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-687,438	-983,537
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,185	-5,318
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,552,445	5,165,463
加：营业外收入	6,756	9,629
减：营业外支出	5,509	5,563
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,553,692	5,169,529
减：所得税费用	321,032	368,276


项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,232,660	4,801,253
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,232,660	4,801,253
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,706,192	3,674,784
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	526,468	1,126,469
六、其他综合收益的税后净额	-2,089,626	5,584,388
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,302,283	3,351,110
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,302,283	3,351,110
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	78,014	-473,770
（6）外币财务报表折算差额	-1,380,297	3,824,880
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-787,343	2,233,278
七、综合收益总额	1,143,034	10,385,641
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,403,909	7,025,894
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-260,875	3,359,747
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.34	0.46
（二）稀释每股收益(元/股)	0.34	0.46


本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘训峰

主管会计工作负责人：吴俊峰

会计机构负责人：刘晨健





## 合并现金流量表

2024 年 1-9 月

编制单位：中芯国际集成电路制造有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,301,733	38,892,554
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	7,256,046	3,679,095
收到其他与经营活动有关的现金	3,883,660	2,423,548
经营活动现金流入小计	48,441,439	44,995,197
购买商品、接受劳务支付的现金	28,723,697	22,200,261
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	5,383,066	4,893,446
支付的各项税费	460,954	777,319
支付其他与经营活动有关的现金	1,609,542	776,645
经营活动现金流出小计	36,177,259	28,647,671
经营活动产生的现金流量净额	12,264,180	16,347,526
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,649,330	54,882,848
取得投资收益收到的现金	1,146,870	1,673,469
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,144	27,948
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,403,722	1,671,847
投资活动现金流入小计	25,300,066	58,256,112

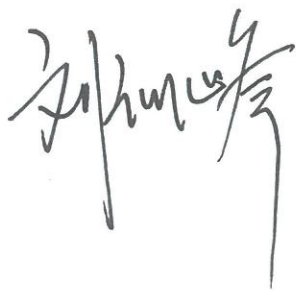


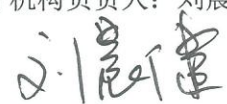
项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,721,315	37,327,263
投资支付的现金	10,483,929	47,270,891
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	596,832	387,115
投资活动现金流出小计	54,802,076	84,985,269
投资活动产生的现金流量净额	-29,502,010	-26,729,157
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	300,697	5,098,710
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	5,098,710
取得借款收到的现金	12,465,732	21,019,204
收到其他与筹资活动有关的现金	990,642	823,236
筹资活动现金流入小计	13,757,071	26,941,150
偿还债务支付的现金	11,720,490	12,171,623
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,340,121	1,237,888
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,877,705	720,439
筹资活动现金流出小计	14,938,316	14,129,950
筹资活动产生的现金流量净额	-1,181,245	12,811,200
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,740	-786,716
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-18,422,815	1,642,853
加：期初现金及现金等价物余额	44,019,391	48,282,697
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	25,596,576	49,925,550

公司负责人：刘训峰

主管会计工作负责人：吴俊峰

会计机构负责人：刘晨健





2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用  不适用

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会  
2024 年 11 月 7 日

